

2017年3月30日

報道関係者各位

## DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20  
ディーアイシービル

### DIC

#### 「第27回ファインテックジャパン～液晶・有機EL・センサ技術展～」に出展

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、4月5日から7日まで東京ビッグサイトにて開催される「第27回ファインテックジャパン～液晶・有機EL・センサ技術展～」に出展します。同展は、電子ディスプレイや固体照明、IoT機器の開発および製造に関する、液晶や有機EL、センサ関連の最新技術が一堂に介す、世界最大級のディスプレイ、照明、センサデバイスの専門展です。会場では、「LCD（液晶）/OLED（有機EL）ゾーン」、「高性能センサゾーン」、「部品・材料ゾーン」、「製造装置ゾーン」、「プリントドエレクトロニクスゾーン」、「MEMS（微小電気機械システム）ゾーン」が設けられています。

当社は、「部品・材料ゾーン」に出展し、放熱性に優れる高熱伝導絶縁接着シートやプリントドエレクトロニクス向けの銀ナノ粒子を用いためっき膜形成技術、液晶テレビに用いられるTFT液晶や、電子デバイス向けの接着剤・コーティング剤など、当社が誇る最先端技術を駆使した製品や技術を、サンプル・パネルを通してご紹介します。



ブースイメージ

なお、会期中は、「高機能フィルム展」、「高機能プラスチック展」、「高機能金属展」、「高機能セラミックス展」、「接着・接合 EXPO」、「光・レーザー技術展」、「光通信技術展」「映像伝送 EXPO」が併催されます。ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。

## 【展示会概要】

日時 : 4月5日(水)～7日(金) 10:00～18:00(最終日は17:00まで)  
場所 : 東京ビッグサイト DICブース: 東2ホール「部品・材料ゾーン: 39-50」  
公式HP: <http://www.ftj.jp/>

## 【展示概要】

### 放熱接着材料

セラミック基板からの代替が可能な高熱伝導性・絶縁性に優れた放熱接着シート(開発品)

### プリントドエレクトロニクス材料

基材表面を粗化せず平滑接合面で密着力に優れた金属めっき膜下地となる銀ナノ材料(開発品)

### 液晶材料

- 各種モードに対応可能な液晶テレビで豊富な実績を有する TFT-LCD 用 n 型液晶材料
- 微細な高分子ネットワーク構造による光散乱型ポリマネットワーク液晶
- オフ応答速度の高速化を実現したナノ相分離高速液晶材料(開発品)

### 高機能合成樹脂製品

- 高強度接着剤
  - ・スマートフォンなどの狭額縁化ニーズに対応した接着剤
  - ・遮光用途に適した接着剤
- フッ素系樹脂・添加剤
  - ・撥水撥油性・防汚性・滑り性を付与する UV 硬化型塗料用添加剤
  - ・優れたレベリング性と重ね塗り適性を両立したレジスト用レベリング剤
  - ・低屈折率と透明性を兼ね備えた光学材料向け UV 硬化型樹脂
  - ・高滑水性を付与する塗料用添加剤(開発品)

### メンブレン製品

- 液体の脱気・給気をコントロールする中空糸膜
- 耐薬品性に優れた PTFE/PFA 膜を利用した薬用脱気モジュール

以上

報道機関からのお問い合わせ コーポレートコミュニケーション部 TEL 03-6733-3033  
お客様からのお問い合わせ マーケティング本部 TEL 03-6733-5921